Top Item Previous Next

Liquid crystal filling device

JP62054229

Patent Assignee SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Inventor
KONUMA TOSHIMITSU; YAMAGUCHI
TOSHIHARU; IMATO SHINJI; INUJIMA
TAKASHI; KOYANAGI KAORU; MASE
AKIRA; HAMATANI TOSHIJI; SAKAMA MITSUNORI; YAMAZAKI SHUNPEI

International Patent Classification G02F-001/13G02F-001/133G02F-001/1339 G02F-001/1341G09F-009/35

<u>US Patent Classification</u>
 ORIGINAL (O): 349189000; CROSS-REFERENCE (X): 349153000 359900000

<u>Publication Information</u> JP62054229 A 19870309 [JP62054229]

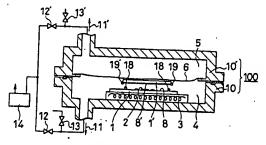
Priority Details 1985JP-0155835 19850715 1985JP-0155836 19850715 1985JP-0155837 19850715

FamPat family			
JP62054229	Α	19870309	[JP62054229]
JP62054228		19870309	[JP62054228]
JP62054225		19870309	[JP62054225]
US4691995		19870908	[US4691995]
JP2535142	B2.	19960918	JP25351421
JP2616761	B2	19970604	[JP2616761]
Contract A to take the season of the contract of the	2 4 4 B	April 16 St. 18 St. 18 S. 7.	计中国的对于公司的

· Abstract:

(US4691995)

An improved liquid crystal filling device is shown. Prior to joining a substrate with another substrate between which the liquid crystal is to be charged, the liquid crystal is dropped on the substrate and then the other substrate is superimposed on the substrate under pressure. Sandwiched between the substrates, the liquid crystal spreads at high temperature.



© Questel.Orbit

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-54229

⊕Int,Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号		砂公開	昭和62年(1	987) 3月9日
G 02 F	1/133 1/13 9/35	1 2 5 1 0 1	8205-2H 7448-2H				
G 09 F	9/35			密查請求	未請求	発明の数 2	(全6頁)

9発明の名称 液晶表示装置の作製方法

《小安區》[[一袋刀伝

②特 願 昭60-155837

図出 願 昭60(1985)7月15日

700発 明 老 Ш 崻 舜 平 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ ネルギー研究所内 ②発 明 者 小 沼 利 光 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ ネルギー研究所内 ⑫発 明 者 浜 谷 次 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ ネルギー研究所内 @発 明 者 問 頲 晃 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ ネルギー研究所内 の出 株式会社 半導体エネ 厚木市長谷398番地 ルギー研究所

最終頁に続く

明 細 母

1. 発明の名称

液晶製示装置の作製方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 電極を互いに有する一対の基板の被充塡而を 内側にして対向せしめ、前記被充塡面間に液 晶を充塡した液晶表示装置の作製方法におい て、前記基板の被充塡面間にスメクチック液 晶を充塡せしめると同時に、前記一対の基板 の周辺部を封止せしめることを特徴とする液 晶表示装置の作製方法。
- 2. 特許請求の範囲第1項において、封止は長方 形または正方形の基板の少なくともコーナ部 に対して行うことを特徴とする液晶表示装置 の作製方法。
- 3. 電極を互いに有する一対の基板の被免域而を 内側にして対向せしめ、前記被充填而間に液 晶を充填した液晶表示装置の作製方法におい て、前記基板の被充填面間にスメクチック液 晶を充填せしめると同時に、前記一対の長方

形または正方形の基板のコーナ部を封止せしめる工程と、該工程の後、長方形または正方形の基板の辺の部分に対し封止せしめることを特徴とする液晶表示装置の作型方法。

3.発明の詳細な説明

「発明の利用分野」

この発明は、液晶表示装置の作製方法に関するものであって、スメクチック液晶(以下Sm液晶または液晶という)特に例えば強誘電性液晶(以下FLC という)を用いた表示パネルを設けることにより、マイクロコンピュータ、ワードプロセッサまたはテレビ等の表示部の河膜化を図る液晶表示装置の作製方法に関するものである。

「従来の技術」

間体表示パネルは各終素を独立に制御する方式が大面積用として有効である。このようなパネルとして、従来は、二周波液晶例えばツウィスティック・ネマチック液晶(以下TN液晶という)を用い、横方向400 紫子また縦方向200 紫子とするA4 料サイズの単純マトリックス構成にマルチプレキ

(1)

シング駆動方式を用いた表示装置が知られている。

しかし、かかるTN液晶を作製せんとした場合、 このTN液晶の粘度が低いため、一対のガラス基板 のガラス基板の間辺部に封止用シール利をスーク のガラス基板の周辺部に封止用シール利をスーク を混合して塗布し、お互いを密着させる。 時周辺のシール部の一部の封止をせず、開穴して設けておく。この後この周辺が封止を真空容器内に保持し、全体を真合 さらに、この真空容器内を大気圧にすること ではより、毛細管現象を利用して一対の基板間の5 ~10μの間の空隙に液晶を充塡せんとするものであった。

「発明が解決しようとする問題点」

しかしかかる方法は、TN液晶の如き室温で低粘度の液晶を基板間に充壌する場合には優れている。 しかし、

(1) 粘度の高いスメクチック液晶例えばSacc*層を 用いるFLC に対してはきわめて作業がしづら

(3)

阿上に液晶を設けた後、この液晶上に他方の基板の被充填面を密接せしめ、さらに一対の基板を所定の相互位置に配設せしめるものである。さらにこの工程と同時工程として、周辺部特に正方形または長方形の基板のコーナ部に封止用シールを行わしめるいわゆるラミネート(薄層にする、製層にのばすの意)方式を用いることを基本とする。

加えて本発明においては、液晶材料としてスメクチック液晶、特に好ましくはスメクチック C fl (SmC*) を呈する強誘電性液晶を用いる。即ちセルの間隔を 4 μ m またはそれ以下の一般には0.5 ~3 μ m とすることにより双安定状態を得ることができる。

即ち、かかる一方の基板の電極上の被充域面上の一点または複点に(等方性)液晶を滴下、散布またはコートする。さらに一方または他方の基板のコーナ部に封止用樹脂を微量滴下する。この後、他方の基板をこの上に配設する。

さらにこれらを真空引きをし、その前後におい て加熱し、その一対の基板を互いに加圧して、そ w.

- (2) セルの電極間の間隙を 4 μ以下好ましくは0.5 ~ 3 μの狭い間隙を用いることを前提とする FLC を用いる場合、充壌にきわめて時間がか かってしまう。
- (3) PLC を大面積例えば A 4 版に対し充塡せんとする場合、8~10時間もの長時間高温例えば120 でで充塡作業を必要とする。そのため、周辺部の封止が劣化しやすい。またこの封止材料が不純物として液晶内に混入しやすい。
- (4)液晶の充塡に伴いセルギャップを決めている スペーサ(通称貝柱)が一方に偏りやすい。
- (5) 充城の際有効に用いられない液晶材料が全体 の90%近くになってしまい無駄が多い。

等の多くの欠点を有する。

本発明はかかる問題点を解くものである。

「問題を解決するための手段」

かかる問題を解決するため、本発明は、一対の基板に対し液晶を充填する前に一対の基板の周辺 部をシールするのではなく、一方の基板の被充填

(4)

れぞれの基板の内側に設けられた被充填而を 4 μ 以下の間隙にして互いにPLC と密接せしめ、加え て周辺部の少なくとも一部を同時に封止せしめる。

さらにこの薄いPLC が充城されラミネートされた基板の温度を降下させ、SmA を得、さらに双安定なSmC*を得る。するとらせん構造をとくことができる。この後、常温に保存した後、周辺部の辺の部分に対しシール用のプラスチック封止剤による封止を行う。

かかる本発明方法においてはこのコーナ部でお 互いの基板の接触而積を多くでき、互いに固く固 着させることができる。

また本発明でも残された問題点の使用温度範囲は、現在複数の異なったFLC を組合わせて(プレンドして) 0~50℃において使用が可能となっている。このため実用上はそれほど問題とならず、また階調に関してはカラーも8色までとするならば階調が不要であり、マイクロコンピュータ等のディスプレイとしては十分実用が可能であることが判明した。

(5)

「作用」

かくすることにより、

- (1) セルはスペーサを散布しその大きさにより股小の間該を決定するため、形成されるPLC の間隊にばらつきがない。
- (2) 4 µ以下の間隙(セル厚)の薄いセルであっても大面積(A4版相当)であっても短時間でラミネート作業を行うことができる。
- (3) 基板上に設けたFLC を100%有効利用すること ができる。
- (4) 粘度の高いPLC を用いても、そのラミネート および封止の作業に 1 時間以上を必要としな い。
- (5) 一方の基板側にはアクティブ素子とそれに連結した電極を設けても、まったくアクティブ 案子を用いないパッシブ構造と同一工程でPLC のラミネートができる。

さらに、これらの特徴により本発明の液晶のラミネート(2つの基板の間隙を少しづつ狭くし、 その間に液晶を薄層化して介在させることを示す)

(7)

シァドウ処理 (マスク) の形成、アクティブ素子 の作製等を必要に応じて行うことは有効である。

また、基板は一般にはガラス基板例えばコーニング7059を使用する。しかし基板の一方または双方に可曲性の基板を用いることは有効である。そしてその可曲性基板として、化学強化がなされた0.3~0.6mm 厚のガラス基板、またはポリイミド、PAN、PET 等の透光性耐熱性有機樹脂基板を用いることは有効である。

この基板上の電極上には配向処理層(非対称配向処理層)が設けられ、その上面を被充塡面とした。そしてこの面上に、FLC、例えばS8(オクチル・オキシ・ベンジリデン・アミノ・メチル・ブチル・ベンゾエイト)を設けた。これ以外でも、BOBAMBC 等のFLC または複数のブレンドを施したFLC を充塡し得る。例えばここではS8とB7とのブレンドした液晶を用いた。

さらにこの一対の基板の一方の被充塡面上に液晶(2)を滴下させた。

さらに他方の被充塡面を下側に配向させた複数

方法を用い、加えて非線型素子(NE)と強誘電性液 昂(FLC) とを直列にして各面素を構成せしめる場合、A4版またはそれ以上の大面積のマトリック ス化にそれぞれの画素間のクロストークを除去し 駆動させることが初めて成就できた。

以下に実施例に従って本発明を説明する。 「実施例1」

第1図は本発明の液晶製示装置の作製工程を示す。

第1図(A) は2つの基板(1)、(1')を有する。この相対向する面(8)、(8')側にはそれぞれ電極を有している。またカラー要示をするには、その一方の側の電極と基板との間または電極と充塡される被晶との間にカラーフィルタが設けられている。さらにこの電極の上面には公知の非対称配向処理がなされている。

これらの図面では、簡単にするため図示することを省略して単に基板として表記している。しか し一対の基板の相対向する側にこれらの電極、フィルタ、配向処理、ブラックマトリックス化する

(8)

の周辺部特にコーナ部にエポキシ系の封止の樹脂(19),(19')を微量に滴下した。これは熱硬化性樹脂を用いた。

かかる液晶が設けられた一対の基板を第1図(B) に示すごとき真空容器(100) に封入した。この真空容器(100) に第1の空間を育り、第1の空間ので第1の空間ので第1の空間のである。である。である。では、10 を配数した。では、10 を配数した。でのを変温~150 で内の所定の温度、例えば120 でのお変が十分低くなる70~150 で例えば120 でに顕初させた。すると既に基板(1) 上の破充に面にないで、対して、液晶(3) が加熱され被充ははでに、は設けられた液晶(3) が加熱され被充ははでに、この液晶を満下して、スペーサを配設されて、ない。

さらにこの上方に対向する他方の基板(1')を1~10mm期間してまたはかるくお互いを部分的に接せしめて配置させた。

(9)

この後、この第2の空間(5) を有する蓋側容器(10')を0リングにより容器(10)側に合わせ込んだ。この第2の空間の下側には、第1の空間と第2の空間とがお互いに弾力性を有する層(以下簡単のためシリコンラバー(6) という)で遮蔽されている。そして第2の空間と第1の空間の圧力において、第1の空間の圧力が正圧の場合は下側を影張し、逆の負圧の場合は上側に引っ張られるようになっている。このラバーは少なくとも150 での温度に耐えることができる材料であれば、シリコンラバーにかぎらない。

これらをOリングにより互いに合わせ込み、(11), (11') より同時に真空引きをした。即ち、この 2 つの出口は、バルブ(12), (12') を経て真空ポンプ(14) に連結されている。そしてこのバルブ(12), (12') をともに開、バルブ(13), (13')をともに閉として、第1および第2の空間(4), (5) をともに真空空間とした。

さらに第1図(C) に示す如く、この上面に離問 している他方の基板を精密に配設した。

(11)

この時一方の液晶または他方の封止材が互いに 混合したり、また所定の位置以上に他方により広 がらないように、1~3 μの繊維よりなるパリア (18)。(18')を配設しておくと有効である。またこ のパリアはコーナ部のみでなく周辺全領域にわた って設けてもよい。

さらにその一対の基板の電極側の間隙は 4 μ以下例えば 2 μの均一な厚さとすることができる。 そしてこの厚さはスペーサが 2 μの大きさのもの を予め配設しておくと 2 μとなり、 1 μのスペー サを散布させておく時には 1 μとすることができる。

もちろんスペーサをまったく用いず、この圧力 と加熱している温度とのみを精密に制御して所定 の厚さにラミネートさせることも可能である。

その結果、液晶の余分のものは周辺部に移動する。しかしこの外周辺をシリコンラバーが覆っているため、またはバリア(18)、(18')が堤肪の如くにブロッキングしているため、これが基板の一部の外側周辺より外側に液晶があふれることを実質

すると液晶(3) は上下の被充版面に互いに充版される。加えてコーナ部の封止材(19)、(19')が加熱されている基板側に接触し温度を上昇させる。そして引き続き、他方の第2の空間(5) を真空状態より第1の空間(4) に比べて正圧となるように徐々にバルブ(13') より大気または窒素をリークし大気圧にさせた。

すると第1図(C) に示す如く、シリコンラバー(6) は下側に膨張し、対向する他方の基板(1')を一方の基板(1) の側に押しつける。そして大気圧においては1kg/cm*の圧力を加えることができる。また窒素によりさらに加圧する場合は1気圧以上の2~5kg/cm*の圧力とすることも可能である。

かくして一対の基板の全製面に均一な圧力を加えることができ、この圧力により液晶は一点または複数点に点状に設けられていたが、模方向に基板(1) の表面にそって広がり、ラミネートされる。

加えて封止材もそのコーナ部で広がり、 1 ~15 mm の の 而積にてそれぞれの 基板を互いに 密接せしめた。

(12)

的に防ぐことができる。またすべての外周辺より 液晶があふれたり、また所望の領域全体を置うこ となく足りなくなったりすることは、初期の液品 の供給量を特密にすることにより防ぐことができ る。

2 つの基板のおたがいの X 方向 Y 方向の重ね合わせは密着させる基板(1),(1')及び液晶(3) が加熱されている低粘度状態の時に移動させ再配設させることができる。

この後、第1図(C) でヒータを徐々に室温に降下した。さらに第1の空間(5) をも大気圧とし真空容器(100) の蓋(10') を取り外した。一対の基板間に液晶をラミネートさせたセルを容器より取り出し第1図(D) を作る。

この図はコーナ部を示し、封止材が 2 つの基板の間にも介在し、それぞれを密着させている。

かくして第1図(D) に示す如く、2つの対向する基板(1),(1')は液晶(3) を互いに実質的に重ね合わせた状態にする。

第1図(B) は周辺部の辺の部分にその後の工程

(13)

において外側より封止用シール剂(9)(一般にはプ ラスチック材料)を塗布し、お互いの基板を固着

もちろん第1図(A) において、封止材(19),(19') は正方形または長方形の基板のコーナ部のみでは なく辺となる部分に対しても同時に滴下し、外周 辺のすべてを液晶のラミネイトと同時に封止をさ せてもよい。

かくして、本発明のスメクチック液晶の如く、 高い粘度を有する液晶、特にFLC の基板間での充 塡ラミネート方法を確立することができた。 「効果」

かくすることにより、A4版(20cm ×30cmの面積) 1 枚で使用する液晶は0.2cc で十分であり、3000 円/8と金より高価な液晶をきわめて有効に用いる ことができる。

1回の液晶の充填作業を約1時間の短時間で行 うことができる。

大面積になっても、作業時間は長くならないと いう特徴を有する。

(15)

を設け、反射型とする場合は、その入射光側の電 極を透光性とし、他方を反射型電極とする。そし てFLC のチルト角を約45度とすることにより、1 枚のフィルタを入射光側の基板上に配設して実施 することができる。

他方、2枚のフィルタを用いて透過型または反 射型とする場合は、2枚の偏光板をそれぞれの基 板の外側に配向させ、FLC のチルト角を約22.5度 とすることにより成就させ得る。透光型において はパックライトをBL(エレクトロ・ルミネッセン ス) 蛍光灯または自然光により照射し、透光する 光の量を制御することによりディスプレイとする ことができる。

カラー化する場合は他方の対向基板側(人間の 目で見える側)の電極の上側または下側にカラー フィルタを設ければよい。

さらに本発明においては、茲板上に非線型素子 を配設し、その上方に電極を設けたものを基板と して取扱い、アクティブ素子型とすることができ る。かかる場合、この非線型素子としてNIN 型等

即ち、従来より公知のTN液晶の充壌作業におい ては、この液晶に応力が加わらないようにするこ とが主である。そのため、周辺部のシール剤はお たがいの基板に外部より加わり得る圧力が液晶そ れ自体に加わらないよう互いの力を支えている。

しかしスメクチック液晶では、この力が液晶そ れ自体に加わってもその粘度が大きく、差し支え ないことを本発明人は見出した。そしてこの特性 を利用することにより従来とはまったく異なる本 発明の如き作製方法を可能にすることができた。

以上の本発明の液晶の充塡方法において、被充 城面を構成する配向処理層を非対称配向処理とし、 一方をラピング処理をし、他方を非ラピング処理 とする。この時、本発明の如くラミネイトした後、 この基板をラピングを施した而にそって高温状態 等で微動(1 µ以上の1~10° µm)シフトさせ、 ストレスを液晶に加え配向せしめることは有効で

以上に述べた本発明の液晶表示装置において、 この装板の一方または双方の基板の外側に偏光板

(16)

の複合ダイオード構造を有するSCLAD(空間電荷制 限電流型アモルファス半導体装置)、絶縁ゲイト 型電界効果半球体装置を用いることが可能である。

本発明の液晶表示装置において、ライトペンを 用いたフォトセンサをドット状に作ることにより 表示とその読み取りとを行うことができる。

本発明の第1図の作製工程は100 ×100(カラー においては100 ×300)のマトリックス構成とした。

しかしこのドット数は640 ×400(カラーの場合 は1920×400),720×400 その他の構成をも有し得 ۵.

5. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の液晶表示装置の作製方法を示

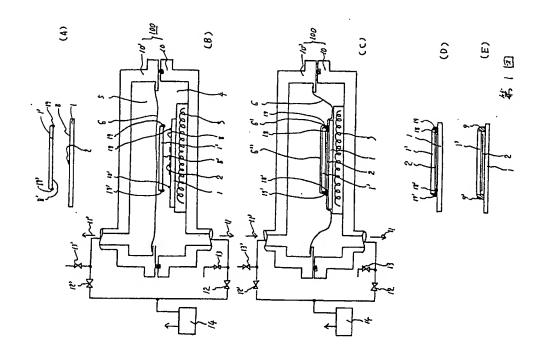
特許山廟人

株式会社半導体エネルギー研究所

代衷者 山崎舜



(17)



第1頁の続き								
0発	明	者	小	柳	かお	る	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
⑦発	明	者	今	任	慎	=	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号	株式会社半導体エ
⑫発	明	者	Щ	口	利	治	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
@発	明	者	坂	間	光	範	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
⑫発	明	者	犬	島		喬	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ